**iPAS經濟部「3D列印積層製造工程師」5/22初級鑑定考試**

**團體報名表**

1. 此資料為團報iPAS經濟部「3D列印積層製造工程師」5/22初級鑑定考試之資料依據，**請務必確認資訊正確**。
2. **高雄醫學大學30人報考將於本校設專屬學科考場**，各科收費請參考第2頁。
3. **本報名表請先回傳電子檔至R081035@kmu.edu.tw**，並於**4/1(四)17:00前至勵學大樓3F半推廣教育與數位學習中心繳交考照費用與減免資格佐證資料**(若無免附)，逾時恕不授理。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 學號/職號 |  | 系所/單位 |  |
| 身分證號 |  | 中文姓名 |  |
| 英文譯名(姓)-全部大寫 |  | 英文譯名名字(第1字)-全部大寫 |  | 英文譯名名字(第2字)-全部大寫 |  |
| 性別M : 男性F : 女性 |  | 西元生日YYYY/MM/DD(碼數請補滿) |  |
| 郵遞區號 |  | 地址(填日後寄發證書地址) |  |
| 電話 |  | 手機 |  |
| E-Mail |  |
| 注意事項 | 關於您填報的個人資料，本中心1. 將依個人資料保護法進行蒐集、處理與利用，並採取適當之安全維護措施。
2. 僅使用於本中心相關業務，且絕不會將您的個人資料傳輸給第三方。
3. 若因您提供不實或不完整的個人資料，而導致報名程序無法完成，將影響您參與本課程之權益。
4. 本人同意本表及上課時之個人肖像權由高雄醫學大學教務處推廣教育與數位學習中心於執行相關業務範圍內進行蒐集、處理與利用。

 學員簽章: 日期: 如有任何疑慮，或您欲行使個資請求權，請聯絡本中心: spring@kmu.edu.tw；(07) 3121101-2270 有關本中心個人資料保護政策，請參閱 <http://dtextpro.kmu.edu.tw> |

（請以正楷填寫，以利資料建檔，謝謝！）

|  |
| --- |
| 3D列印積層製造工程師-初級及格標準：1.每科100分，該科達70分為及格(成績計算以四捨五入方式取整數)。2.同時報考同一級等之2考科，平均達70分得視為及格，但單科成績不得低於60分。3.成績保留：保留及格單科成績自應考日起三年度有效。授證資格：2考科皆達及格標準。A:考科1+考科2B:考科1+考科3C:考科1+考科4 |
| 必考 | 擇一報考 |
| 考科1 | 考科2 | 考科3 | 考科4 |
| 【學科】3D列印概論(紙筆測驗：單選題) | 【學科】3D列印製程與材料概論(紙筆測驗：單選題) | 【術科實作】3D列印進階製程實務：材料擠壓成型(紙筆測驗：問答題+術科實作題) | 【術科實作】3D列印進階製程實務：光聚合固化(紙筆測驗：問答題+術科實作題) |

|  |
| --- |
| 3D列印積層製造工程師-初級報名費用 |
|  | 學科 | 術科實作 |
| 個人報名 | 800元/科 | 2,100元/科 |
| 團體報名 | 600元/科 | 1,800元/科 |
| 低收入戶家庭、原住民族或身心障礙人員※需提供證明文件：(1)由里長開立之清寒戶證明或各鄉鎮市區公所開立的「低收入戶證明書」或「低收入戶卡」正反影本、(2)身心障礙手冊影本或(3)原住民個人戶謄本影本未檢附相關有效證明文件、逾期、資料有誤或不全者，恕無法提供優惠。 | 360元/科 | 900元/科 |

以上資料參考來源：[**110年3D列印積層製造工程師能力鑑定簡章**](https://www.ipas.org.tw/3DP/AbilityBriefingList.aspx)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  |
| --- |
| 報考意願回條 |
| 報考iPAS經濟部「3D列印積層製造工程師」5/22初級鑑定考試(請選擇報考組合)： 🞎 考科1+考科2 🞎 考科1+考科3 🞎 考科1+考科4考照費用與減免資格佐證資料(若無免附)，請於110年4月1日前繳交至推廣教育與數位學習中心，逾時恕不受理。 |
| 以下欄位由推廣中心承辦人員填寫 |
| 考科1費用 | 考科2費用 | 考科3費用 | 考科3費用 |
|  |  |  |  |
| 總金額： 承辦人： |